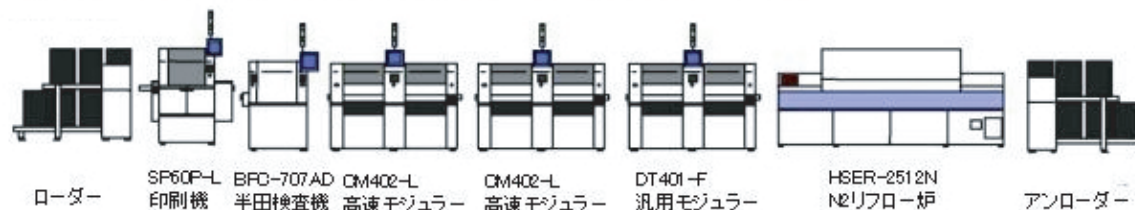


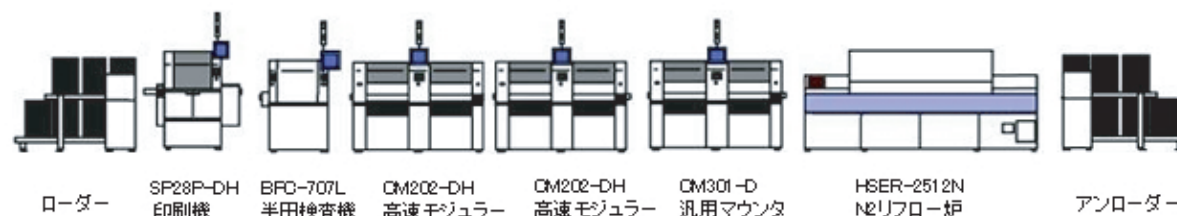
ライン名称	対象基板サイズ		対象部品	処理能力		
	Min	Max		月	日	時間
A	50mm×50mm	510mm×460mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	25,000,000チップ°	1,000,000チップ°	42,000チップ°
B	50mm×60mm	460mm×360mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	19,000,000チップ°	760,000チップ°	32,000チップ°
C	50mm×50mm	460mm×250mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	20,000,000チップ°	800,000チップ°	33,000チップ°
D	50mm×60mm	510mm×460mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	30,000,000チップ°	1,200,000チップ°	50,000チップ°
E	50mm×80mm	610mm×460mm	0603～PLCC 0.4mmピッチQFP ～0.5mmピッチCSP	30,000,000チップ°	1,200,000チップ°	50,000チップ°

2012年5月現在

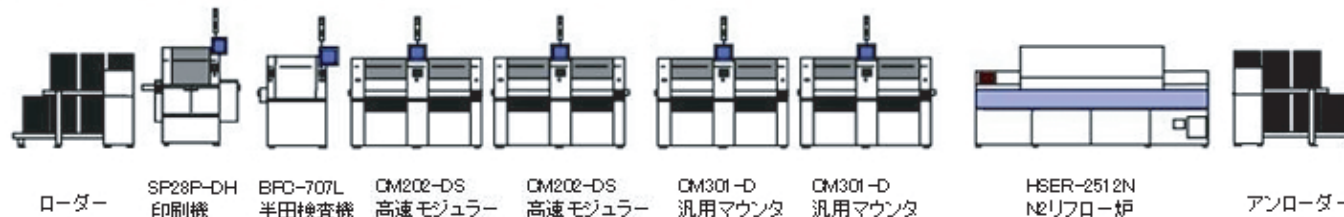
## Aライン



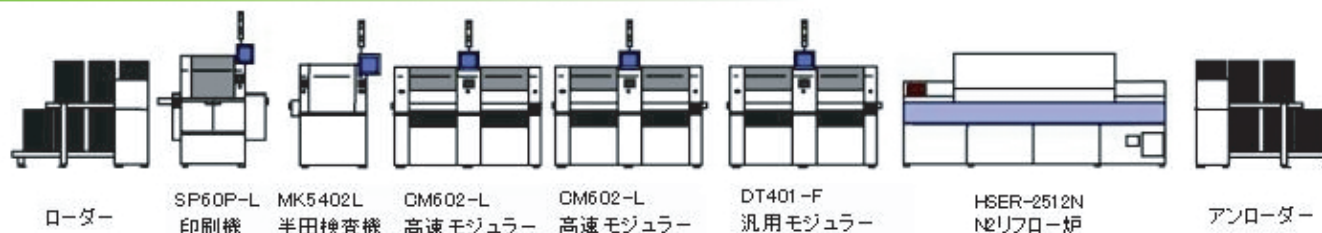
## Bライン



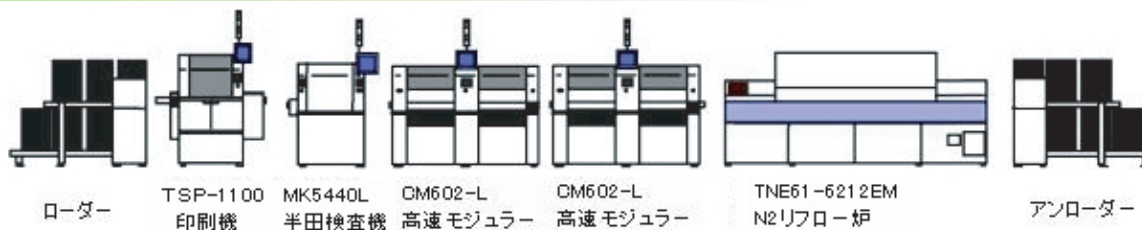
## Cライン



## Dライン



## Eライン (大型基板専用)



## 外観検査

